



連接產業通訊收錄專題(第一冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館818室 http://e-teca.org.tw TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
1	電子連接器產業升級促進會成立	18	連接器用之新樹脂--對位性苯乙烯之特性與應用
	十一月份電子連接器產業研討會記實		引線架材料的開發
2	淺談電子連接器及引線銅合金板片	19	筆記型電腦廠商之需求分析
	連接器常用塑膠材料介紹		電子連接器產業自動化現況探討與實証
3	PCMCIA卡及連接器簡介	20	漫談連接器的設計--材料與連接器之可靠度
	連接器與精密塑模的關係		光纖連接器介紹與市場概況
4	高速連接器之設計與分析	21	TECA為產業邁向國際化鋪路
	電子連接器接點鍍層材料-非金系統		光連接器與關鍵零組件ferrule
5	PC卡連接器的技術和觀念	21	光纖連接器的介紹及設計參數分析(上)
	談連接器之裝配		日本連接器市場現況
6	光纖通訊用連接器	22	光纖連接器的介紹及設計參數分析(下)
	口袋智慧風吹進「忽來思靈感」		電子連接器產業自動化導入之策略管理
7	連接器自動化的問題	23	IEEE1394簡介
	光纖連接器之陶瓷套圈簡介		IEEE1394介面-INTEL, MICROSOFT, IBM大力推廣中
8	引線工業現況及市場機會	23	專利地圖及其對產業之助益
	引線架用銅合金片的發展		表面構裝電子連接器的時代來臨了
9	電子連接器塑料與塑膜設計	24	日本連接器市場及發展趨勢
	我國電子連接器產業現況分析		電磁干擾屏蔽探討
10	談連接器的製造	24	明日之星-MT型光纖連接器
	電子連接器之力學與材料設計-EIF範例		EIA-364-C 規範介紹
11	台捷經驗談-337條款的控訴	25	電子連接器產業市場與技術發展分析
	銅系引線架材料的介紹(一)		連接器接觸點設計---新的導電指標
12	漫談技術與市場	26	由Fleck Research報告來看全球電子連接器市場
	PCB連接器急速進入0.5mm, PITCH 200-PIN台灣		美日考察記要
13	首次扮演產品主導權	27	電子連接器正向力(Normal Force)的測試程序
	光纖用連接器可靠度測試		中小企業如何邁向高科技產業之探討(上)
14	銅系引線架材料的介紹(二)	27	EIA測試規範系列三-電子連接器低階接觸阻抗測試程序(TP-23)
	塑造企業之創新精神與管理		多點微接觸的新材料提供高密度高速度連接器
15	台灣電子構裝產業發展現況	28	第31屆連接器暨連接器技術研討會
	“表面安裝”連接器		中小企業如何邁向高科技產業之探討(下)
16	電子連接器用銅合金及電鍍之重點與方向	28	彈臂式連接器機械設計指引----速算法
	光纖連接器選擇指南		EIA測試規範系列一四電子連接器耐濕性測試程序(TP31)
17	開發精密連接器	29	促使台灣PIE-C電子產業鼎足發展
	IC導線架市場動態報導		EIA測試規範系列五-電子連接器鹽霧腐蝕性測試(TP26A)
18	英岱爾邁進連接器市場	30	薄殼射出成形原理與應用
	開發精密連接器(二)		前進大陸與戒急用忍之省思
19	快速安裝的光纖連接器	30	電磁波遮蔽之理論探討
	AMP全球性連接網--傳統與遠見		EIA測試規範系列六-電子連接器絕緣電阻測試程序(TP21B)
20	USB規格的控制晶片及工具組產品--國外SAND	30	
	微電和國內聯電相繼推出		



連接產業通訊收錄專題(第二冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館818室 <http://e-teca.org.tw> TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
31	高科技產品行銷競爭策略	40	2000年連接器產業動態回顧與展望(上)
	EIA測試規範系列七—電子連接器插拔力測試程序(TP13A)		EIA測試規範364-108(上)
	EIA測試規範系列八—電子連接器耐久性測試程序(TP09A)		全球連接器市場分析與展望
	平行電路板間連接器專利現況(上)		台灣電子連接器協會的育成
32	新世代So-DIMM技術探討與應用趨勢	41	2000年連接器產業動態回顧與展望(下)
	日本連接器市場分析		EIA測試規範364-108(上)
	EIA測試規範(系列九) 連接器及插座接點		高頻電子連接器設計技術
	端子軟鉸性能之測試程序		微彈簧連接技術之簡介
	平行電路板間連接器專利現況(中)		光通訊產業相關元件與材料發展策略
33	平行電路板間連接器專利現況(下)	42	EIA測試規範364-103(上)
	EIA測試規範(系列十)		Factoring-國際應收帳款風險管理簡介
	跨世紀電子連接器產業市場發展與分析(上)		光纖連接器產品與產業介紹及市場現況分析(上)
	簡介電磁雜訊濾波器原理		區域網路大躍進-VF-45光纖連接器蓄勢待發
34	跨世紀電子連接器產業市場發展與分析(下)	43	日本地區光纖到戶概況
	專利管理保護技術資產(上)		EIA測試規範364-103(下)
	EIA測試規範(系列十一) 電子連接器及插槽之振動測程序(TP-28C)		SMD TYPE電子連接器共面度量測之漫談
35	專利管理保護技術資產(下)	44	光纖連接器產品與產業介紹及市場現況分析(上)
	光纖連接器之理論基礎(上)		專利侵權分析及迴避設計(上)
	EIA測試規範(系列十二)電子連接器之熱衝擊測試程序(TP-32B)		漫談大陸名牌戰略與行銷
	光纖連接器之理論基礎(下)		新世代三維CAE模流分析技術-Moldex3D
36	EIA測試規範(系列十三)	45	專利侵權分析及迴避設計(下)
	連接器產品發展趨勢		發明專利侵害之除罪化
	同軸連接器的現況與未來發展(上)		傳輸介面規格戰 USB暫領先IEEE
	光纖連接器用陶瓷套圈製程技術		因應高速傳輸介面需求 IEEE1394發展迅速
37	EIA測試規範(系列十四)	44	小型記憶卡Memory Stick/SD Memory Card戰況熱
	同軸連接器的現況與未來發展(下)		光纖耦合器的介紹與分析
	綠色製程對電子產業的衝擊-無鉛鉍錫(上)		Moldex模流分析技術在RIMM電子連結器Housing設計之應用
38	EIA測試規範(系列十五)(上)	45	光纖連接器介紹
	無鹵銅箔基板材料的發展趨勢(上)		複合模具
	連接器產業之回顧與展望		微機電系統製程技術及其在連接器之應用簡介
39	綠色製程對電子產業的衝擊-無鉛鉍錫(下)		材料奈米科技在台灣之展望
	EIA測試規範(系列十五)(下)		
	無鹵銅箔基板材料的發展趨勢(下)		



連接產業通訊收錄專題(第三冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館818室 http://e-teca.org.tw TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
46	MT型光連接器頭套製作技術	53	2002年我國數位相機產業產銷分析
	小型光連接器拓展市場接受度		台灣PC廠商的兩岸分工與運籌
	附大陸投資之法律風險及因應之到		快閃記憶體產品發展趨勢
	大陸行的醒思		智慧財產主導21世紀之發展(上)
	0.5mm Pitch SO DIMM連結器Housing之開發		連接器之基本電子元件特性(上)
	不景氣中的企業人力運用(上)		診斷多模穴流動不平衡原因的方法與改善對策
47	由全球產業環境看連接器市場變化	54	USB mini-B連接器插拔壽命試驗分析
	2001年PDA戰場風雲變色		環境管理物質對電子電機產品之衝擊
	無鉛波形焊接環境中的熱塑性連接頭外殼加工		光纖連接器陶瓷套圈之市場分析與製造檢測技術的應用(上)
	不景氣中的企業人力運用(下)		在中國大陸經營事業要注意行政壟斷問題
	電子零件用ARLEN		IEIG2003中國國際連接器工業展覽記實
	最新多模穴模具流動平衡技術		2002年全球手機產業之回顧與展望
48	2001年中大中華地區手機產業發展概況分析	54	大陸通訊市場2002年回顧與2003年展望
	使用3次元立體方式設計塑膠與沖壓模具		家用開道器對內技術現況
	TITAN液晶聚合體應用		智慧財產(IPR)主導二十一世紀之發展(下)
	應用Moldex技術解決Notebook連接器包封問題		連接器之基本電子元件特性(下)
	法律專欄-小心技術合同變成無效		光纖連接器陶瓷套圈之市場分析與製造檢測技術的應用(下)
	USB C&C認證簡介		應用熔膠管理技術擴大射出成形加工視窗
49	2001年中大中華地區手機產業發展概況分析(下)	55	USB Mini B插拔壽命試驗(下)
	CICE2002第7屆中國國際連接器工業展覽參展記實		由SS00259談產品環境風險
	光纖主被動元件的介紹與分析(上)		談專利刑罰除罪化後的專利侵權救濟
	外銷電子零組件的環保挑戰		全球PDA發展現況與展望
	在大陸簽訂合同要留意的問題之二		Intel力推Centrino無線運算平台之影響分析
	塑膠光纖介面發展趨勢		以產品為導向之供應鍊環境管理
50	應用Moldex3D模流分析技術解決連接器組裝龜裂問題	56	關係營銷-新經濟時代的營銷戰略(上)
	選擇性電鍍製程		大陸LCD產業發展現況與佈局動向
	下一代高速介面用連接器發展現況		連接器機械性可靠度測試實務
	光纖主被動元件的介紹與分析(下)		多模穴模具流動平衡專利技術在連接器的應用
	2002上半年我國資訊硬體產業產銷分析		綠色材料與綠色零件
	液晶電視(LCD TV)產品發展介紹		光纖連接器簡介與LIGA製程概述
	應用Moldex3D模流分析技術		簽訂中國大陸知識產權合同實務
	透視多模穴模具流動不均之品質問題		台灣筆記型電腦產業兩岸運籌現況分析
	在大陸簽訂合同要留意的問題之三		2003上半年電子零組件產業回顧與展望
	Mira將帶領WebPAD市場起飛		小型記憶卡用連接器潛力無窮
51	電子連接器一般電性測試原理	56	歐美日各國產品環保性要求概述
	七月二十五日高階主管聯誼會記實		家庭開道器晶片的發展現況
	傳承與突破		關係營銷-新經濟時代的營銷戰略(下)
	2002年第二季台灣手機產業之產銷概況分析		EIA 364熱衝擊與鹽霧測試規範介紹
	2002年連接器產業市場概況		Three-Dimensional Computer-Aided Mold Cooling Design For Injection Molding
	從上半年PDA排名看各品牌之競爭		電子零件及組裝業之綠色產品要求--無鉛產品
	無遮蔽雙絞線(UTP)網路連接器的現況與發展		電子構裝產品氣體腐蝕性試驗概述
	光纖通訊量測設備介紹與分析		各類新式光開關發展現況
	應用Moldex3D模流分析技術解決FPC57P連接器翹曲問題		淺談侵害智慧財產權的警告行為
	電磁波吸收及屏蔽材料介紹		MSN手機大廠發展策略分析(上)
52	在大陸簽訂合同要留意的問題之四	57	中國大陸總體環境對3C產業與市場影響分析(上)
	電子元件鍍錫性試驗-wetting		跨國公司"危害物質限制"之技術與管理需求
	數位相機產品發展現況與未來展望		連接器下游市場之出貨量統計及其變化
	2002年連接器市場發展之我見		我國連接器材料市場機會
	全球印表機市場發展趨勢		陷入價格激戰的遊戲機市場
	智慧型加值的連接器		漫談連接器的電腦輔助工程
	電子電機產品環保性要求國際及國內現況分析		新世代三維實體模流分析應用實戰技巧
	產品環保性驗證國際發展趨勢		因應WEEE指令要求--電子電機產品易拆解
	三維實體CAE模流分析技術介紹		光隔離器原理與簡介
	專利實施許可合同的專利被宣告無效,怎麼辦		談新修正商標法



連接產業通訊收錄專題(第四冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館818室 http://e-teca.org.tw TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
58	MSN手機大廠發展策略分析(下)	64	由日本WPC EXPO 2004看熱門電子產品發展趨勢
	中國大陸總體環境對3C產業與市場影響分析(下)		網、通設備大廠對決，VoIP企業市場掀起戰火
	2003年第三季台灣行動電話市場回顧與展望		日本連接器產業發展現況與趨勢
	連接器產業發展現況與趨勢-2003年回顧與2004年展望		基礎電子元件熱傳
	網路寬頻到府造就台灣網路產業商機		如何選擇連接器接頭材質
	全球VOD市場現況與趨勢		射出成型翹曲分析技術要點(1)
	邁向國際化與全球化的挑戰		電子連接器產業的RoHS符合度規格
	高頻連接器測試治具開發技術		因應RoHS連接器產業製程變化分析
	塑膠殘留應力之問題解析與簡易檢測應用		利用紫外光/可見光分光光譜儀測試樣品中六價鉻之含量
	電機電子產業『因應產品環保要求策略聯盟』成立之需求		一種微細小光連接器設計與製造
光纖主被動元件及光交換器(光開關)的研究	由營業秘密相關判決所衍之管理意義		
如何在海關查扣侵權貨品	談受雇人職務上發明的合理報酬		
59	新興科技分析-Serial ATA	65	2004年全球連接器市場分析
	2003年第四季台灣大尺寸TFT LCD面板產業產銷回顧與展望		我國連接器產業現況與趨勢-2004回顧2005展望
	日本連接器新產品開發狀況		2004年Q4連接器產業產銷數據及其說明
	歐元升值對我國通訊產業的影響		連接器下游市場之出貨量統計及其變化(2004年第四季)
	2004年全球光通訊產業變化預測		CableCard爭議不斷，廠商如何應對
	國際原物料上漲對電子零組件產業影響評析		電壓調整器參考IC未來市場展望
	超低背基板接續用連接器發展狀況		汽車連接器技術議題
	電子連接器機械性能測試技術介紹		高頻量測治具設計簡介
	歐盟建立有關耗能產品的生態設計需求指令草案分析		射出成型翹曲分析技術要點(2)
	射出成型流動分析技術要點-1		為因應綠色產品之驗證趨勢
光連接器及其在量測技術上的應用	全球連接器第一大廠TYCO的綠色產品做法與策略		
產業標準化專利授權問題之探討	企業成長的契機-塑造創新精神與文化		
60	從PDA應用處理器大廠策略轉折看智慧型手持式行動裝置發展	66	現代光纖連接器彙總
	IDF觀察一筆記型電腦平台與技術架構展望		以US5399098為實例解析連接器專利迴避設計方法
	大陸小靈通手機現況與趨勢		與科技產業有關的刑法修正內容
	全球光通訊元件生態正在改變?		連接器產業前十大世代交替
	2004年第一季連接器產業產銷數據及其說明		大陸連接器市場前線分析
	手機用連接器市場趨勢與展望		2005年第一季連接器產業產銷數據及其說明
	連接器下游市場之出貨量統計及其變化		連接器下游市場之出貨量統計及其變化
	高頻連接器設計技術(上)		2004年全年台灣VoIP產業產銷調查
	振動測試之概述		談AOL推出VoIP電話服務之意涵
	射出成型流動分析技術要點(二)		連接器之熱問題解析
光纖的連結技術與檢測	高耐焊溫度級ARLEN		
談中國大陸的電腦軟體保護法規	應用真實三維CAE模流分析技術可視化連接器的流動不平衡現		
61	從3GSM和CeBIT看2004年行動電話產業發展趨勢	67	WEEE指令對連接器業衍生的未來商機
	國內外連接器領導廠商策略分析		無鉛製程及無鹵基材需求看材料熱性質變化
	連接器廠商大陸投資趨勢分析		歐盟環保規章對連接器產業之影響
	我國電機電子產業產品環保化發展模式		漫談企業成長與管理
	射頻IC發展藍圖		家網路的未來-光纖、IEEE1394與USB
	新一代非揮發記憶體之廠商專利佈局		專利大戰中的關鍵人物-專利工程師
	高頻連接器設計技術(下)		談中國大陸的專利行政執行
	從連接器接觸電阻自動量測談起		中國大陸連接器業者後起之秀
	射出成型保壓分析技術要點		汽車連接器市場誰與爭鋒
	塑膠光纖之製造與應用		進入無線通訊零組件市場的關鍵因素
專利評估-專利授權協商的第一步	DDR2世代交替即將來臨?		
談公司內部電腦軟體之管理與法律責任	連接器下游市場之出貨量統計及其變化		
全球行動電話用戶規模回顧與展望	2005年第二季連接器產業產銷數據及其說明		
另一個明星市場-印度總體環境發展概況(上)	光子晶體、電磁能隙的基本原理與應用		
2004年第二季連接器產業產銷數據及其說明	天線量測原理		
連接器下游市場之出貨量統計及其變化	True 3D CAE Tool for Multi-Components Sequential Mold		
電子資訊產品之壽命及信賴性與綠色設計結合	決策於千里之外		
行銷與展覽	塑膠光纖連結器的設計與製造介紹		
汽車電子與Telematics系統之整合趨勢	技鑑價		
Bookham光元件市場地位穩固	日本連接器業者發展現況與趨勢		
EBG結構之應用-先進微波傳輸技術	我國有機LED應用產品分析		
三維嵌件射出成型(Insert Molding)模流分析	Freescale穩坐全球車用IC市場寶座		
R-溴系難燃劑聚溴聯苯醚PBDE-氣相層析質譜儀分析技術	連接器材料應用及產品技術發展趨勢		
光放大器的原理與介紹	新版USB C&C認證流程簡介		
專利地圖法與專利佈局	背版(backplane)技術簡介		
董監事之義務與責任	企業之轉型與創新		
另一個明星市場-印度總體環境發展概況(下)	光纖放大器的技術及市場介紹		
2005年我國數位相機產業之機會與挑戰	最新公司法修正內容潛析		
2004年第三季連接器產業產銷數據及其說明	我國連接器產業發展高頻連接器的瓶頸與契機		
連接器下游市場之出貨量統計及其變化	2005年Q3連接器產銷數據及其說明		
談Sony在投影顯示螢幕技術變革之衝擊與影響	連接器下游市場之出貨統計及其變化		
大陸主動元件領導廠商競爭分析	埋伏於韓系品牌業者後的韓系連接器業者		
全球連接器產業景氣指數分析	RFID之技術簡介		
眼圖量測及分析概述	淺談產品行銷競爭策略		
射出成型冷卻分析技術要點	光纖衰減器的介紹與光通訊產業的現況		
綠色產品法規對連接器產品的材料與製程影響分析	談專利強制授權		
為因應WEEE & RoHS 之綠色產品設計評價			
鉛、鎘、汞、六價鉻標準分析方法之介紹			
家庭光纖網路的未來			
以專利訴訟判例談中華民國的專利價值			
談搭售與贈品贈獎的限制			



連接產業通訊收錄專題(第五冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館818室 http://e-teca.org.tw TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
70	2005年連接器廠商動態回顧與展望	76	2007年連接產業的新契機
	為什麼電腦輔助工程在台灣不工作?		射頻網路分析儀時域分析量測技術探討
	因應歐盟WEEE法規我國電子電機產品設計方向		最新錫鬚國際驗收測試標準和緩解錫害實例方案(二)
	製造業行銷的迷失		連接器零件腳無鉛化表面鍍層種類介紹與分析
	擬訂決策之道		邁向高科技創業之道
	可調光濾波器技術介紹		應用在GSM DCS PCS頻帶之結合式天線
71	以中華民國專利訴訟之判決探討申請專利範圍撰寫型態的價值	77	光纖光纜簡介
	2005年全球連接器市場動態回顧與展望		我的智慧，我的財產－簡述智慧財產權(下)
	2005年我國連接器市場動態回顧與展望		手機用功率放大器市場概況
	台灣連接產業技術的未來發展		射頻網路分析儀時域分析量測技術探討
	代工與品牌的思維		最新錫鬚國際驗收測試標準和緩解錫害實例方案(三)
	研發及開發專案管理的手法介紹		無鉛電子連接組裝技術之設備與製程參數探討與分析－迴流焊與手焊
	歐盟的WEEE和RoHS指令推動對於連接器產業代工服務帶來之挑戰		談高階管理
	光纖放大器的原理介紹		應用於無線區域網路5.2 5.8 GHz印刷式分集
72	公司消滅後專利權之歸屬	78	光纖光柵感測器之運用
	汽車連接器產品分類及發展趨勢(上)		專利授權後應有的思維與作為(上)
	2006年第一季連接器產業產銷數據及其說明		散熱模組產業現況與發展趨勢
	高頻電磁的機械力學類比		建立錫鬚風險的因應對策(上)
	企業成長與永續經營		汽車連接器的技術要求與發展
	與封裝製程整合之Wi-Fi/WiMAX天線技術		電子散熱技術的發展與應用
	光纖通訊系統簡介Fiber Optic Communication System		由大陸產業之崛起談產業何去何從
	『減肥拖鞋』價值上億?談專利之種類、要件與價值		系統導入規劃應如履薄冰 慎選ERP顧問團隊
73	汽車連接器產品分類及發展(中)	79	應用於無線區域網路5.2 5.8 GHz印刷式寬頻天線設計
	多埠S參數校正(上)		全球及我國光收發元件產業現況(一)
	連接器產業無鉛製程衍生錫鬚問題(上)		專利授權後應有的思維與作為(下)
	連接器產業真有藍海策略嗎?		2007年行動電話市場現況與展望
	作業基礎成本會計介紹(上)		網路分析儀校正與測試應用連接器轉接頭技術探討
	應用在2.4與 5 GHz ISM頻帶之倒F形平板天線設計		建立錫鬚風險的因應對策(中)
	光主被動元件介紹		最新沖壓模具趨勢與心得
	如何管理營業秘密		企業脫胎換骨之管理藝術
74	汽車連接器產品分類及發展(下)	80	PLM之定義與範疇
	專利將成為連接器產業競爭方式		應用於無線區域網路2.4 5.2 5.8 GHz印刷式單極陣列天線
	多埠S參數校正(下)		全球及我國光收發元件產業現況(完)
	連接器產業無鉛製程衍生錫鬚問題(下)		專利實質要件之進步性
	無鉛焊料對設備的影響－焊料槽腐蝕與損壞因素探究		新興起的投資天堂－越南
	老闆，加油!		建立錫鬚風險的因應對策(下)
	作業基礎成本會計介紹(中)		插件式LED的高品質焊階技術
	雙ISM頻帶之整合式F字形單及天線設計		全球生產佈局之探討
75	現代光纖連結器技術簡介	81	連接器產業的知識管理
	如何辨別好的專利		跨國企業如何應用資料歸檔與保安全管理?
	射頻模組市場概況與發展趨勢		應用於無線區域網路2.4/5.2 GHz印刷式分集雙頻單極天線
	數位通訊之概念		光纖技術發展現況
	最新錫鬚國際驗收測試標準和緩解錫害實例方案		以專利技術分析手法協助研發佈局
	連接器零件腳無鉛化表面鍍層種類介紹與分析		2007年電子連接產業之回顧
75	兩岸三地邁向國際化與全球化	81	微波元件測試利器向量網路分析儀工作原理簡介
	作業基礎成本會計介紹(下)		China RoHS發展3C驗證之模式說明及其對零件業之衝擊
	具有晶片電感負載之縮小化雙頻倒F形平板天線		面對全球化的挑戰
	DWDM與光時域反射器與光功率之應用		高頻天線關鍵技術專利分析(一)
	我的智慧，我的財產－簡述智慧財產權(上)		光纖連接器檢測技術介紹
			將圖片(圖形著作)立體化後在著作權法上之保護

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
82	根留台灣，返鄉投資之契機	88	面對金融危機 善用政府資源
	微波向量網路分析儀量測不確定性因素評估與分析		創新性微機電連接器開發與應用
	EuP導入建議與生態化設計符合性執行模式		淺談模溫機之特性與選用
	突破與蛻變		連接器的製造零組件採購與外包作業如何減少錫鬚風險
	高頻天線關鍵技術專利分析(下)		企業如何面對不景氣的寒冬
	新世代光電顯示器技術有機發光二極體(OLED)		高整合度單晶片無線發射機之CMOS放大器線性化架構
	專利法上員工的發明獎勵-從日本看台灣		光纖放大器製作原理與市場分析
83	美麗面紗下的真面目-越南投資環境實證	89	著作權大解析
	多導體的傳輸概念		I/O連接器產業的趨勢與機會
	向量網路分析儀射頻量測嵌入與反嵌入技術應用探討		電子組裝中錫鬚行程的原因與抑制方式
	歐盟EuP指令Lot6待機/關機模式耗能產品執行模式初探		成型周邊設備的迷思
	變、變、變-企業組織變革之探討		Display Port的現況發展介紹
	WiFi/WiMAX雙頻切換式天線模態與場形改良		低迷景氣中逆勢成長之行銷
	拉曼光纖放大器簡介		光通訊主動元件之原理技術
84	歐洲國家能源稅現況-以丹麥、瑞典、芬蘭為中心	90	新樣式專利的必要與非必要
	龍與象共舞-印度的商機與挑戰(上)		高頻連接器測試發展趨勢
	無鉛焊接組裝缺陷分析與解決對策(上)		從電子產業市場轉變看技術價值
	EuP導入建議與生態化設計符合性執行模式		無鉛表面黏著技術組裝立碑現象分析
	超寬頻向量微波網路分析測試系統之架構與應用		電子組裝中電化學遷移效應形成因素探討
	天災、人禍與不確定的年代-談風險管理		急!急!急!急單效應之省思
	應用於WiFi/WiMAX系統的雙頻切換式天線設計與量測		光纖連接器圈套應用及未來發展
85	全球及我國光通訊產業現況介紹	91	數值限定在構造專利中的作用
	論新式樣專利在連接器產業的角色		PC產業新兵-Netbook我來了
	龍與象共舞-印度的商機與挑戰(下)		CAE技術輔助電子連接器翹曲最佳化之應用
	歐盟EUP指令與能源之星標章		應用黏彈性分析於預測射出產品之流動殘留應力
	無鉛焊接組裝缺陷分析與解決對策(下)		一把雨傘的故事-成功銷售的啟示
	高速傳輸下的信號處理-等化器概念		光纖通訊系統中幾種常用的被動元件介紹
	不景氣環境下之經營		暫時性重製在著作權中的作用
86	具有極化切換之槽孔耦合微帶天線(一)	92	2009年第二季我國電子零組件產業回顧與展望
	光隔絕器原理製作與市場分析		無鉛電子組裝的新進展-導電膠的研究與使用現況
	論先前技術在專利侵害鑑定的角色		應用CAE模流分析技術於小型記憶卡封裝研究
	企業導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)之初探		新世代光電顯示器技術：有機發光二極體
	由現今經濟景氣看中國展會現況		從無線通訊看系統構裝產業趨勢
	拿破崙與希特勒的夢魘---俄羅斯		走向衰敗還是邁向卓越？
	傳輸線理論淺釋		解析PCT專利申請
87	電子業碳排放管理模式	93	我國手機市場發展對連接產業之影響
	由不景氣看體驗經濟		電連接通訊-連接器產業現況與市場分析
	具有極化切換之槽孔耦合微帶天線(二)		應用模流分析探討際插頭嵌入件之翹曲問題
	光通訊被動元件之原理技術-DWDM(波長多工器)技術概論		山寨勢力興起與智慧財產權的衝突性
	製程中的結構專利保護效力之探討		企業簡易自我診斷道
	2008年金融風暴下的電子連接產業分析		
	零件腳與印刷電路板無鉛化之表面處理方式介紹與分析		
87	S參數淺釋		
	SMT連接器用塑膠的材料選擇		
	錫鬚允收測試過程剖析		
	從天堂到地獄-金融風暴的災難與省思		
	具有極化切換之槽孔耦合微帶天線(三)		
	光纖連接器		
	在專利侵害鑑定中間接侵權是否存在		



連接產業通訊收錄專題(第七冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館818室 <http://e-teca.org.tw> TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
94	2009年的復甦與2010年的展望	101	2011連接產業市場趨勢探討
	最新全球CAE模流分析技術之發展與應用		車用電子領導廠商Denso在亞洲之經營佈局
	Serial-ATA傳輸線高頻驗證介紹		淺談LED散熱材料及元件
	銷售經理的夢-打造黃金銷售團隊		無縫式CAD與CAE整合技術於連接器產品設計與製程優化之應用
	山寨勢力興起與智慧財產權的衝突性(下)		光纖耦合器-DWDM介紹
95	高頻產品新知-HDMI 1.4 Connector測試簡介	102	如何由五億達成四十億元的挑戰
	開放式架構標準ATCA與背板連接器		中小企業常見的智慧財產權問題
	獨步全球技術揭開射出成型螺桿的神秘面紗		現有技術的阻卻與抗辯
	豐田危機的省思		2010年全球車市概況與發展趨勢
	專利的善與惡(上)		中國汽車市場之商機探索
96	從連接技術發展路徑看未來產業戰略思考	103	傳輸線、天線、連接器與功率放大器微波系統的測試概
	找尋大陸汽車產業成長之脈動與商機		光纖光柵在光通訊系統的應用
	從原料、模具至成品之創新一條龍式分析技術		蘋果公司的產業震撼與啟示
	無鉛製程組裝中助焊劑的組成與分類		漫談台灣連接產業轉型
	漫談研究發展之管理		大陸缺工現象與智權保護之間的關係
97	專利的善與惡(下)	104	中國智權新知
	山城重慶「變臉」NB新都		2011年NB零組件產業發展趨勢
	高頻量測中方向性(Directivity)參數影響之探討		新能源汽車對車用電子與材料影響分析
	富士康12跳的迷思		新絲路崛起的商機-成渝雙城之戰
	發光二極體射出支架廠的組織與競爭策略		多埠向量網路分析儀測試原理與應用
98	以著作權商標權為例探析「平行輸入」於智慧財產權法上之合法性	105	光纖連接器的原理及應用
	日本連接器產業與產品應用新趨勢		邁向永續經營之挑戰
	中國汽車零組件產業觀察		先喊未必先贏—談確認專利不侵權之訴(一)
	連接器之迴焊熱翹曲分析		2011修正「專利規費收費準則」
	LRL(TRL)/LRM(TRM)微波網路分析儀校正原理與方式		PC下游廠商在後PC時代的機會與挑戰
99	如何設立發光二極體射出導線架廠	106	印尼投資環境與電子資訊業投資機會趨勢
	專利說明書的法律地位—兼論專利說明書與申請專利範圍的界定關係		解析高頻眼圖量測法(上)
	日本企業市場與技術動向剖析		手機電池端子接觸銷利用精微鍛造成形方式技術介紹
	2010年連接器產業問卷調查分析		淺談光纖與光纖傳輸
	Super Speed USB(USB3.0)簡介		HP事件的管理思維
100	高頻時域量測眼圖參數之探討	107	先喊未必先贏—談確認專利不侵權之訴(二)
	利用創新機構將旋轉運動轉換成可行程之微小線性往復運動		手機產業—中國3G市場分析
	回顧台灣電子連接產業之發展		2011電子連接產業現況分析
	建立專利預警機制降低專利侵權風險		解析高頻眼圖量測法(下)
	2010年連接器產業回顧與展望		熔燒式耦合器的技術和製造
100	2010年台灣汽車產業回顧與明年展望	108	面對「失落十年」的另一樂章-策略聯盟
	2011年全球手機產業發展趨勢—非傳統五大廠功能型手機及智慧型手機為手機產業成長主軸		先喊未必先贏—談確認專利不侵權之訴(完)
	脈衝S參數高頻量測法		
	淺談現代光纖連結器技術		
	企業獲利與永續經營的基石-品質		
	垃圾專利的剋星—無效宣告		
	大陸地區對專利權利濫用之規範制度		



連接產業通訊收錄專題(第八冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館818室 http://e-teca.org.tw TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
106	2011ICT產業變局下的連接器廠商轉型策略	112	電子連接產業2012與2013年市場之探討
	用於高頻量測之彈性寬頻校正法探討		進軍全球電子市場之跳板—electronica 2012之觀察
	公司發展的管理變革		高速數位連接器中的傳輸線阻抗意義
	高速連接器之信號完整性的效應與特性分析		高頻向量網路分析儀測試精確度與誤差的計算(上)
	常用光纖連結器的種類與檢測介紹		現代光纖連接器介紹
	關於美國專利暨商標局調整規費事		邁向隱形冠軍之省思
107	2012年電子零組件產業展望	113	挑戰「50%成本」的日本豐田「精實思想」
	2011全球連接產業市場回顧與2012趨勢探討		美國發明法案，新法新觀念
	2012年中國大陸和台廠連接器競爭分析		收到警告信或起訴狀時該怎麼辦？
	汽車電子連接器製造商在電子行業RoHS指令實施後對於錫鬚問題應有的省思		2012年我國連接器產業動態與市場掃描
	日本知識管理優良案例/ 以顧客為本創造高獲利的「花王」企業		TDR量測之理論與實務基礎
	可敬的對手？還是可畏的對手？“三星電子(Samsung)”		高頻向量網路分析儀測試精確度與誤差的計算(下)
	小型光纖連結器		光纖通訊系統之主被動元件介紹
	專利法之先使用權		為企業披上黃袍的「知識工作者」
108	十二五期間台商在大陸創建新商標與品牌的策略觀	114	面對永續經營之挑戰
	PC產業IQ12回顧與未來展望		產業如何建立完整的智財權管理
	車載ECU的明星魅力促使韓國汽車電子急起直追		審閱涉外授權契之基本原則
	敲開亞洲及中國市場的契機		連接器於4C應用新趨勢
	闡述美國GEIA推動航太暨高端設備無鉛化 並進行錫鬚風險控管		從德國前進中國的慕尼黑電子
	中國國家統一推行的電子信息產品污染控制自願性認證實		適用於行動通訊裝置的UMTS/LTE2500系統- 混合式MIMO天線設計技術
	二岸三地的知識管理發展概況		微波PIM測試對於行動通訊系統之
	社團篇之一-香港的【亞洲知識管理學院】		高頻連接器與傳輸線的影響(上)
	再談光纖放大器之介紹		光纖耦合器簡介
	關於蘋果與唯冠ipad商標權面子與法理之爭		狼群戰爭文化的啟示—華為成功的密碼— 以「智能、知識與創新」迎接未來
109	連接器大廠加速轉型升級策略	115	連接器產業不能不知的”間接侵權”
	全球汽車大廠競相追逐中國大陸汽車生產之龍頭寶座		兩岸關於專利權行政救濟的區別與相互借鑒(上)
	虛擬重疊法與真實平衡式微波測試法之問題探討		Ultrabook & Macbook掀起輕薄高速連接器應用革新
	高速連接器電氣特性之分析測量技術		2H13新款處理器與新版作業系統上市 難挽回NB頹勢
	連續模料帶佈列與3D軟體應用討論		眼圖之測量在連接器特性分析上之意義
	蘋果電腦成功面面觀		微波PIM測試對於行動通訊系統之
	「知識管理」從培養解決問題的樂趣開始		高頻連接器與傳輸線的影響(中)
	論商標新法的矛盾		光電開關簡介
110	兩岸關於營(商)業秘密之比較分析(上)	116	勇於面對挑戰的革新
	面對大國崛起該何去何從		台灣新型專利要如何主張權利?!
	微波網路分析儀應用於系統傳輸線測試技術		兩岸關於專利權行政救濟的區別與相互借鑒(下)
	淺談光纖通訊與主動元件技術		2013年第二季台灣桌上型電腦產業產銷回顧與展望
	二岸三地的知識管理發展概況		太陽能電池與4G手機天線整合技術
	向3M學創新		應用於改善天線性能及近場SAR/HAC特性
111	兩岸關於營(商)業秘密之比較分析(中)	117	微波PIM測試對於行動通訊系統之
	從展會預見未來與打造企業形象		高頻連接器與傳輸線的影響(下)
	2012年連接器產業問卷調查		光通訊元件新寵透鏡光纖研究與製造
	光纖光柵的製作與應用		成本降低的省思
	塗層保護膜與錫鬚抑制		打破「例行工作」的迷思
	漫談應用於微波測試的高頻連接器與傳輸線		錫鬚問題風險控管的潮流趨勢
	二岸三地的知識管理發展概況		智慧財產法院99年度民著訴字第36號民事判決解析
	如何讓大象跳舞		從網路化形成的市場演變談連接產業的未來
	兩岸關於營(商)業秘密之比較分析(下)		2013亞洲秋電展之饗宴
			高頻微波向量網路分析儀架構硬體剖析(一)
			電子連接器之連接技術回顧及發展趨勢
			連接器中材料分析與測量計技術之角色
			傳統與小型光纖連接器基本技術的介紹
			提高附加價值才是王道
			兩岸專利權司法救濟的區別與相互借鑒(上)

TECA 連接產業通訊收錄專題(第九冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館202室 <http://e-teca.org.tw> TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
118	2013 年連接產業現況與前景趨勢分析	124	2014 電子連接器產業現況與前景趨勢分析
	為產業轉型進入汽車領域破冰		由electronica 2014 盛會看趨勢
	異業投入發展醫療器材產品建議		如何應用CAE 技術深入剖析並克服多材質射出成型之挑戰
	應用於薄型筆記型電腦的4 埠LTE 多頻MIMO/ 場型可切換天線設計技術		應用向量網路分析儀於微波訊號放大器測試技術(下)
	連接器之電磁特性模擬技術之簡介		高速連接器之電磁輻射的相關議題與技術(一)
	高頻微波向量網路分析儀架構硬體剖析(二)		重塑優質企業文化挑戰未來
	紮根、深耕與生根		迎接2015 產業轉型與挑戰
	企業以創新突破《摩爾定律》		解析APPLE USB 3.1, Type-C 之連接器專利佈局
兩岸專利權司法救濟的區別與相互借鑒(下)	探索電子零組件在東南亞新興市場之機會		
119	2014 連接器產業新市場之探討	125	日本對於錫鬚問題的做法
	連續模具與傳送模具技術應用及比較		日系車廠車用連接器的電機、電子、機電及機構一般性要求(一)
	高頻電子連接器串音防治技術		高速數位信號傳輸連接器應用眼圖的測量實務
	有關連接器之頻寬與傳輸速率之概念		高速連接器之電磁輻射的相關議題與技術(二)
	高頻微波向量網路分析儀架構硬體剖析(三)		面對第四波工業革命的管理思維
	合縱連橫邁向未來		電子連接器侵權鑑定與設計實務—以USB3.1 C-Type布與技術分析為例
	活用知識「彙集」與「再利用」		醫材綠能與行動儲存應用推升連接器成長動能
	如何進行專利(不) 侵害分析?		挖掘市場與技術的平台—Electronica China 2015
兩岸關於商標權行政救濟的區別與相互借鑒(上)	126	日系車廠車用連接器的電機、電子、機電及機構一般性要求(二)	
面對全面無鉛時代緩解錫鬚風險的對策		高速連接器之電磁輻射的相關議題與技術(三)	
新興醫療電子與器材產業未來發展簡介		面對大眾創業、萬眾創新的挑戰	
電子連接器測試標準綜述		邁向全球人才大戰之路	
成品供應商指引—REACH法規高度關切物質通報責任		無形資產有形化【論智財權管理制度在產業的重要性】	
連接器與電纜傳輸中接地與電磁遮蔽之觀念		日本連接器廠產銷體系再造新戰略	
培養創業家的精神		2015 台北國際電腦展覽會(Computex) —智慧物聯風潮	
前進大陸市場之平台		持續進行，科技便利將主導你我生活	
淺談專利訴訟中之先前技術阻卻	127	掌握全球關注的七大未來科技	
2014 台北國際電腦展覽會(Computex)- 概念性產品轉為實際應用，科技生活逐步實現		微波向量網路分析儀新架構技術概述	
2014年連接器產業趨勢與展望		高速數位連接器頻域測量夾具效應去除技術(一)	
新型LTE/WWAN 多頻智慧手機裝置接地面天線設計技術		企業導入工業4.0 之策略思維	
精密連續模具應用技術		專利對連接器產業影響—以九十八年民專訴字第21 號決為例	
連接器之等效電路的相關概念與技術(一)		創新應用下的連接器技術規格發展新方向	
企業面對未來挑戰之策略觀		自泰國總體經濟環境剖析投資市場概況	
兩岸關於商標權行政救濟的區別與相互借鑒(下)		高速數位連接器頻域測量夾具效應去除技術(二)	
122	2014 年連接器大廠產業發展策略分析	128	抖動訊號原理分析與量測(上)
	近期國際錫鬚問題的研究		企業殞落與再生之探討系列- 柯達公司破產重整
	電力連接器綜述		美國智權保護與訴訟介紹
	高頻微波向量網路分析儀架構硬體剖析(完)		2015 環球資源電子產品及零件採購交易會
	連接器之等效電路的相關概念與技術(二)		高速數位連接器頻域測量夾具效應去除技術(三)
	企業生生不息的契機~內部創業		抖動訊號原理分析與量測(下)
	利用「授權」活化「知識管理」		前進美國的灘頭堡—墨西哥
	Connector 於不同時代~應有不同的佈局		產業應如何撰寫美國發明專利之說明書
新型專利技術報告之探討以連接器產業為例	129	集團執行長與公司之法律關係及代表權	
連結超音波的新世代—連接器與傳輸線			
USB Type-C 規格與測試要點			
雷射誘發3D 基板手機天線製造技術			
應用向量網路分析儀於微波訊號放大器測試技術(上)			
連接器之等效電路的相關概念與技術(三)			
遺失的策略思維-- 企業倫理與社會責任			
擅用『一分鐘力量』讓好公司晉升成為偉大公司			
專利對產業界的價值			

TECA 連接產業通訊收錄專題(第十冊)

地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號53館202室 http://e-teca.org.tw TEL:+886-3-5910002-3

期次	專 題 題 目	期次	專 題 題 目
130	紅潮來襲 我國連接器產業因應策略探討	136	台灣連接器企業蛻變的舞台—electronica 2016
	2015電子連接器產業現況與前景趨勢分析		2016電子連接器產業現況與前景趨勢分析
	崛起中的大國---“製造的印度”		塑性複合製程概念於難成形材應用
	連接器CMRR之議題與分析技術(一)		淺說天線技術之起源與發展(一)
	脈衝訊號S參數高頻量測法		考慮高頻電壓駐波比(VSWR)下傳導雜散輻射的測量方
	超越腦力激盪的全球化企業		突破2017企業經營的新挑戰
	企業法律實務之契約擬定		突破「知識管理」推行上的困境
131	從新MacBook與Chromebook Pixel相繼導入看USB3.1/Type C連接器未來前景	137	專利分析與技術布局—以USB3.1 Type-C為例
	泰國總體經濟環境剖析投資市場概況		CES 2017技術趨勢與創新應用發展
	建置於分佈式通訊天線系統被動元件互調失真測試		應用三維體積收縮補償法進行射出成型產品翹曲變形優化：以手機外殼為例
	新型雷射誘發整合式薄膜天線(LITA)製程技術應用於		淺說天線技術之起源與發展(二)
	慧終端裝置WWAN/LTE多頻雙埠MIMO線陣列設計		向量網路分析儀應用於信號完整性高速數位系統測試(上)
	連接器CMRR之議題與分析技術(二)		邁向國際化及永續經營— 聯基集團與英商IPL 策略聯
	在精實管理中尋求突破與創新		凝聚碎片化資料成為超強智庫
132	電子產業的絲路—electronica China 2016	138	美國專利訴訟基層管轄機關簡介
	新型雷射誘發整合式薄膜天線(LITA)製程技術應用於		由Apple創新規格布局看連接器技術應用新趨勢
	世代B4G/5G手持通訊裝置高頻段高增益微帶陣列天線		新型終端通訊裝置機殼一體成形整合式LITA製程11
	計		頻段雙單元/雙埠正交空間互補側向輻射場型天線陣列
	連接器CMRR之議題與分析技術(三)		淺說天線技術之起源與發展(三)
	微波技術之雜訊指數測試(上)		向量網路分析儀應用於信號完整性高速數位系統測試(下)
	面對紅色供應鏈的挑戰		新世代連接器產業之挑戰
133	培育創新與決斷力	139	如何在美國提起專利侵權訴訟
	專利戰場上的九條戰線—淺論美國律師的高額收費		由AMPA & COMPUTEX 2017探討台灣展會與商機
	穿戴裝置發展現況與佈局重點		智慧手機、汽車將成連接器兩大應用市場成長引擎
	體感虛擬實境的未來—COMPUTEX 2016台北國際電腦展		氣體反壓機制對氣輔成型品中空率的影響
	連接器相關之傳輸干擾分析(一)		天線之工作原理的基本概念(一)
	微波技術之雜訊指數測試(下)		高頻量測技術之嵌入- 反嵌入和網路萃取(上)
	漫談高科技產品行銷		新產品行銷的探討
134	突破組織變革	140	侵權判斷實務應用—以USB Type-C連接器為例
	正反插USB之交互比對案例說明		從國際大展看消費電子終端技術發展與創新應用
	由2016半年報看連接器產業景氣		天線之工作原理的基本概念(二)
	超音波探頭連接器之介紹與應用		高頻量測技術之嵌入- 反嵌入和網路萃取(中)
	連接器相關之傳輸干擾分析(二)		連接器產業如何面對變局邁向未來
	頻域微波向量S 參數與時域眼圖的相互關係		專利戰爭的主戰場 — 發明【進步性】的攻守之道
	寶可夢風潮的震撼與省思		美國專利侵權訴訟的第三種抗辯
135	跨越「學習型組織」之障礙	141	我國連接器市場掃描與進出口動態分析
	不當專利的舉發—以連接器 I536675號美國Tyco公司專利為例		從2017香港電子展嗅市場發展
	2016環球資源電子產品及零件採購交易會		智慧手錶裝置高整合度縮小化積層薄膜天線設計
	連接器相關之傳輸干擾分析(三)		天線之工作原理的基本概念(三)
	傳輸線長度對誤碼率測試的影響		高頻量測技術之嵌入- 反嵌入和網路萃取(下)
	創新，其實是分配的罪魁禍首？		南向之路--- 泰國印度拓銷
	能量源源不絕的「學習型組織」		
台灣現階段智慧財產訴訟模式之概述			
專利侵權鑑定的攻與防			